



# M62429

## 串行数据控制的双声道电子音量控制器

### 产品说明书

说明书发行履历:

版本	发行时间	新制/修订内容
2010-01-A1	2010-01	新制
2012-01-B1	2012-01	增加说明书编号及发行履历
2019-04-B2	2019-04	更换新模板
2022-01-B3	2022-01	修改订购信息
2024-11-C1	2024-11	更新模板; 修改订购信息; 修改焊接温度; 更新封装尺寸外形图



## 目 录

1、概 述.....	3
2、功能框图及引脚说明.....	4
2.1、功能框图.....	4
2.2、系统配置.....	4
2.3、引脚排列图.....	5
2.4、引脚说明.....	5
3、电特性.....	5
3.1、极限参数.....	5
3.2、电气特性.....	6
3.2.1、电特性.....	6
3.2.2、数字时钟的直流特性.....	6
3.2.3、数字时钟的交流特性.....	6
4、典型应用线路与应用说明.....	7
4.1、应用线路.....	7
4.2、应用说明.....	7
4.2.1、串行数据和时钟的关系.....	7
4.2.2、时钟和数据周期.....	8
4.2.3、数据输入格式.....	8
4.2.4、音量控制码.....	8
5、封装尺寸与外形图.....	10
5.1、SOP8 外形图与封装尺寸.....	10
5.2、DIP8 外形图与封装尺寸.....	11
6、声明及注意事项.....	12
6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量.....	12
6.2、注意.....	12



## 1、概述

M62429 是一个双声道电子音量控制器，它由双线串行数据控制。内置参考源电路组成电子音量控制器，使用时需要较少的外围电路。

其主要特点如下：

- 内置参考源电路
  - 串行数据控制
  - 音量 0-83dB ( 1dB /每级)
  - 允许每个声道独立控制
  - 低噪声和低失真度
- $V_{no}=5\mu V_{rms}(ATT=-\infty)$   
 $THD=0.01\% TYP(V_O=0.5V_{rms})$
- 封装形式：DIP8/SOP8

订购信息：

管装：

产品料号	封装形式	打印标识	管装数	盒装管	盒装数	备注说明
M62429.TB	DIP8	M62429	50 PCS/管	40 管/盒	2000 PCS/盒	塑封体尺寸： 9.2mm×6.4mm 引脚间距：2.54mm
M62429.TB	SOP8	M62429	100 PCS/管	100 管/盒	10000 PCS/盒	塑封体尺寸： 4.9mm×3.9mm 引脚间距：1.27mm

编带：

产品料号	封装形式	打印标识	编带盘装数	编带盒装数	备注说明
M62429.TR	SOP8	M62429	4000PCS/盘	8000PCS/盒	塑封体尺寸： 4.9mm×3.9mm 引脚间距：1.27mm

注：如实物与订购信息不一致，请以实物为准。



2、功能框图及引脚说明

2.1、功能框图

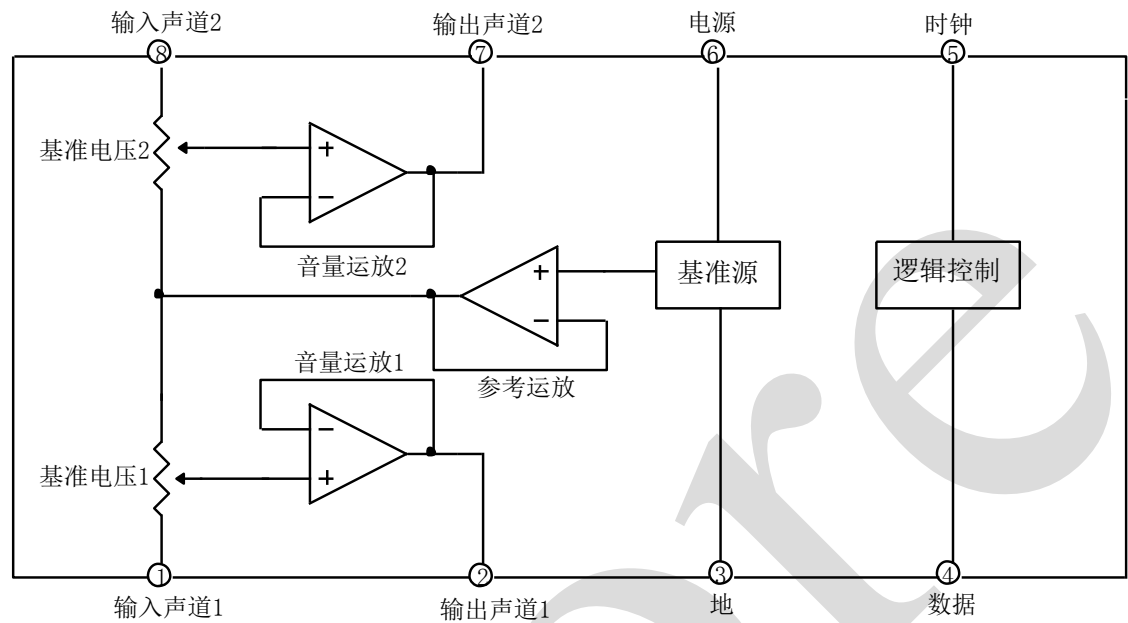


图 1、功能框图

2.2、系统配置

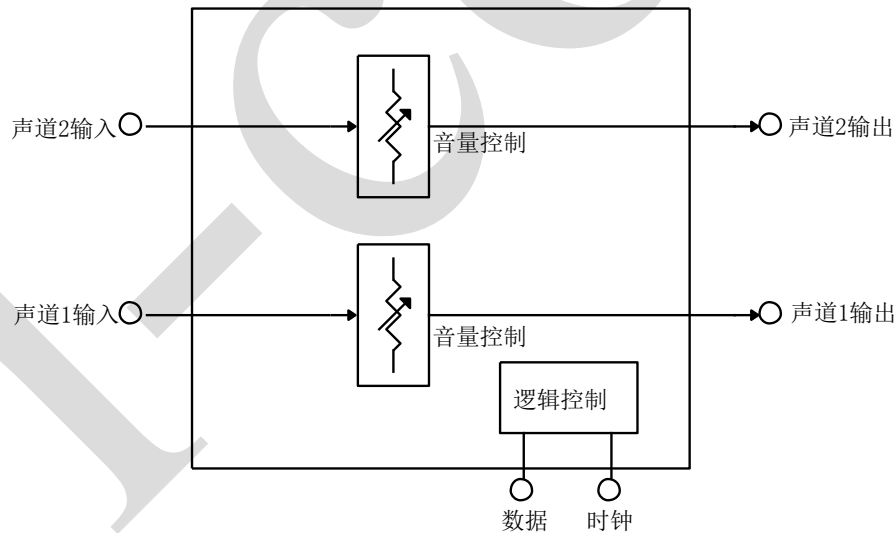


图 2、系统配置



## 2.3、引脚排列图

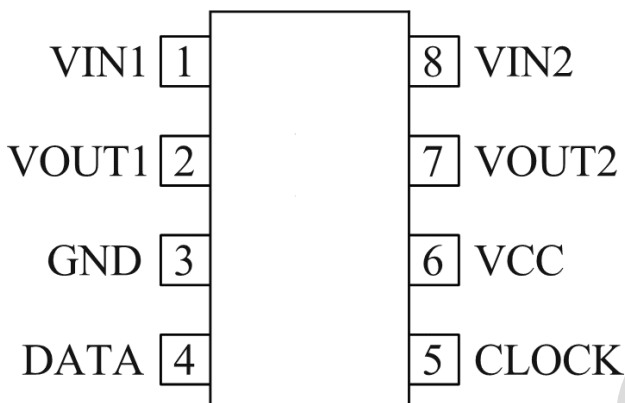


图 3、引脚排列

## 2.4、引脚说明

管脚号	符 号	功 能
1	VIN1	声道 1 输入脚
2	VOUT1	声道 1 输出脚
3	GND	地
4	DATA	控制数据输入脚，输入数据与时钟同步
5	CLOCK	传输串行数据地时钟输入脚
6	VCC	电源，必须接滤波电容到地
7	VOUT2	声道 2 输出脚
8	VIN2	声道 2 输入脚

## 3、电特性

### 3.1、极限参数

(除非另有规定,  $T_{amb}=25^{\circ}C$ )

参 数 名 称	符 号	条 件	额 定 值	单 位
工作电压	VCC	—	6.5	V
功率消耗	$P_D$	—	625(P), 440(FP)	mW
工作温度	$T_{OPR}$	—	-20~+75	$^{\circ}C$
存储温度	$T_{STG}$	—	-55~+125	$^{\circ}C$
焊接温度	$T_L$	10 秒	DIP 封装	$^{\circ}C$
			SOP 封装	



### 3.2、电气特性

#### 3.2.1、电特性

(若无特殊说明, VCC=5V, Tamb=25℃)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
工作电压	VCC	—	4	5	6	V
工作电流	ICC	—	—	4	8	mA
最大衰减值	ATT	ATT= -∞	—	-90	-80	dB
衰减误差	ATT	ATT=0	-2.0	0	2.0	dB
最大输入电压	V <sub>IM</sub>	THD=1%, ATT=-6dB	1.5	1.7	—	V <sub>rms</sub>
最大输出电压	V <sub>OM</sub>	THD=1%	0.8	1.3	—	V <sub>rms</sub>
输出噪声电压	V <sub>NO1</sub>	ATT=0, R <sub>g</sub> =0, JIS-A	—	4	10	μV <sub>rms</sub>
	V <sub>NO2</sub>	ATT= -∞, R <sub>g</sub> =0, JIS-A	—	5	—	μV <sub>rms</sub>
总谐波失真度	THD	f=1KHz, V <sub>O</sub> =0.5V <sub>rms</sub> , ATT=0	—	0.01	0.05	%
通道分离度	C <sub>S</sub>	f=1KHz, JIS-A	—	-80	-70	dB

#### 3.2.2、数字时钟的直流特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
低电平输入电压	V <sub>IL</sub>	数据、时钟脚	0	—	0.2VCC	V
高电平输入电压	V <sub>IH</sub>		0.8VCC	—	VCC	V
低电平输入电流	I <sub>IL</sub>	V <sub>I</sub> =0V	-10	—	10	μA
高电平输出电流	I <sub>IH</sub>	V <sub>I</sub> =5V	—	—	10	μA

#### 3.2.3、数字时钟的交流特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
时钟周期	t <sub>cr</sub>	—	4	—	—	μs
时钟的脉宽(高电平)	t <sub>WHC</sub>	—	1.6	—	—	μs
时钟的脉宽(低电平)	t <sub>WLC</sub>	—	1.6	—	—	μs
时钟上升时间	t <sub>r</sub>	—	—	—	0.4	μs
时钟下降时间	t <sub>f</sub>	—	—	—	0.4	μs
数据改变的时间	t <sub>SD</sub>	—	0.8	—	—	μs
数据维持时间	t <sub>HD</sub>	—	0.8	—	—	μs



## 4、典型应用线路与应用说明

### 4.1、应用线路

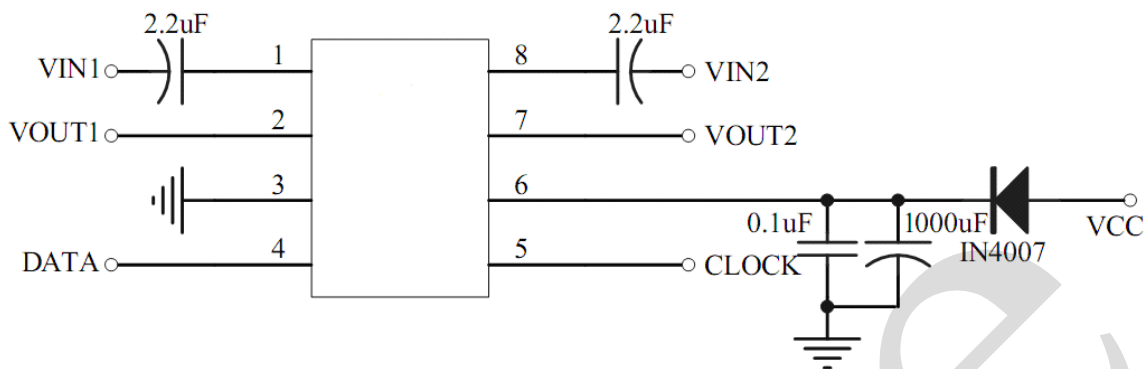


图 4、应用线路

★ 使用注意事项：为了防止后级功放对本电路的影响，在制作 PCB 时应注意以下几点：

- 1、芯片的电源管脚和地管脚之间要分别接一个 1000uF 或 470uF 的电解电容和一个 0.1uF 的瓷片电容，同时在 PCB 布局时，这两个电容应尽量靠近芯片。
- 2、本电路的电源应与后级功放的电源区分开并接到独立的电源上。
- 3、当电路在大于等于 5V 电源电压下使用时，电源线到芯片电源管脚可连接一个二极管来隔离后级功放引起的电源噪声；而当电路在小于 5V 电源电压下使用时，可以将二极管替换为磁珠来减小二极管造成的电源管脚的压降。

### 4.2、应用说明

#### 4.2.1、串行数据和时钟的关系

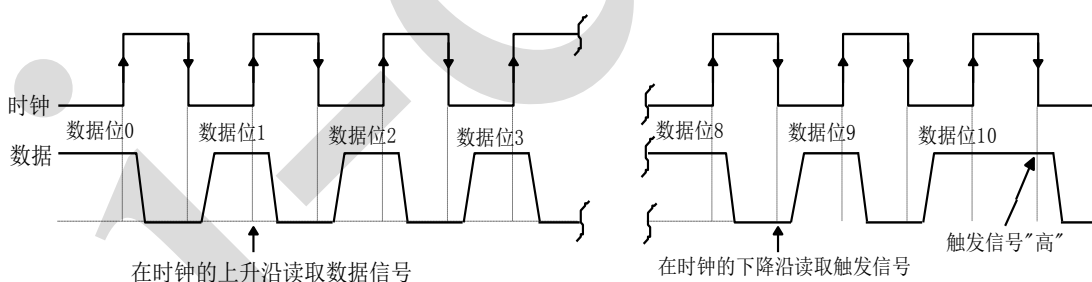


图 5、时序图



#### 4.2.2、时钟和数据周期

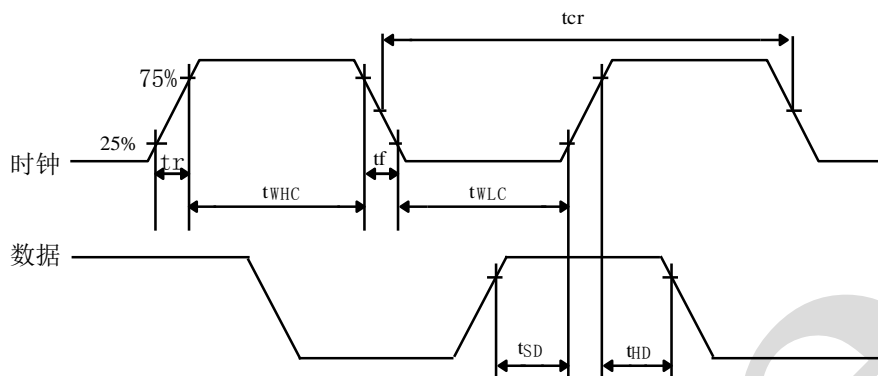
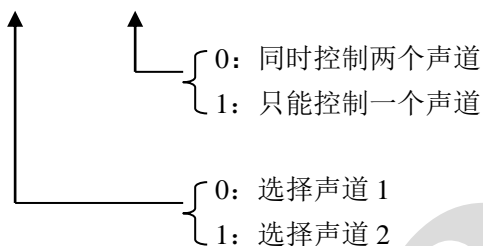


图 6、时序图

#### 4.2.3、数据输入格式

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
0/1	0/1	音量							1	1



#### 4.2.4、音量控制码

ATT1	D2	D3	D4	D5	D6
0dB	1	0	1	0	1
-4 dB	0	0	1	0	1
-8 dB	1	1	0	0	1
-12 dB	0	1	0	0	1
-16 dB	1	0	0	0	1
-20 dB	0	0	0	0	1
-24 dB	1	1	1	1	0
-28 dB	0	1	1	1	0
-32 dB	1	0	1	1	0
-36 dB	0	0	1	1	0
-40 dB	1	1	0	1	0
-44 dB	0	1	0	1	0
-48 dB	1	0	0	1	0
-52 dB	0	0	0	1	0
-56 dB	1	1	1	0	0
-60 dB	0	1	1	0	0



表 835-11-B5

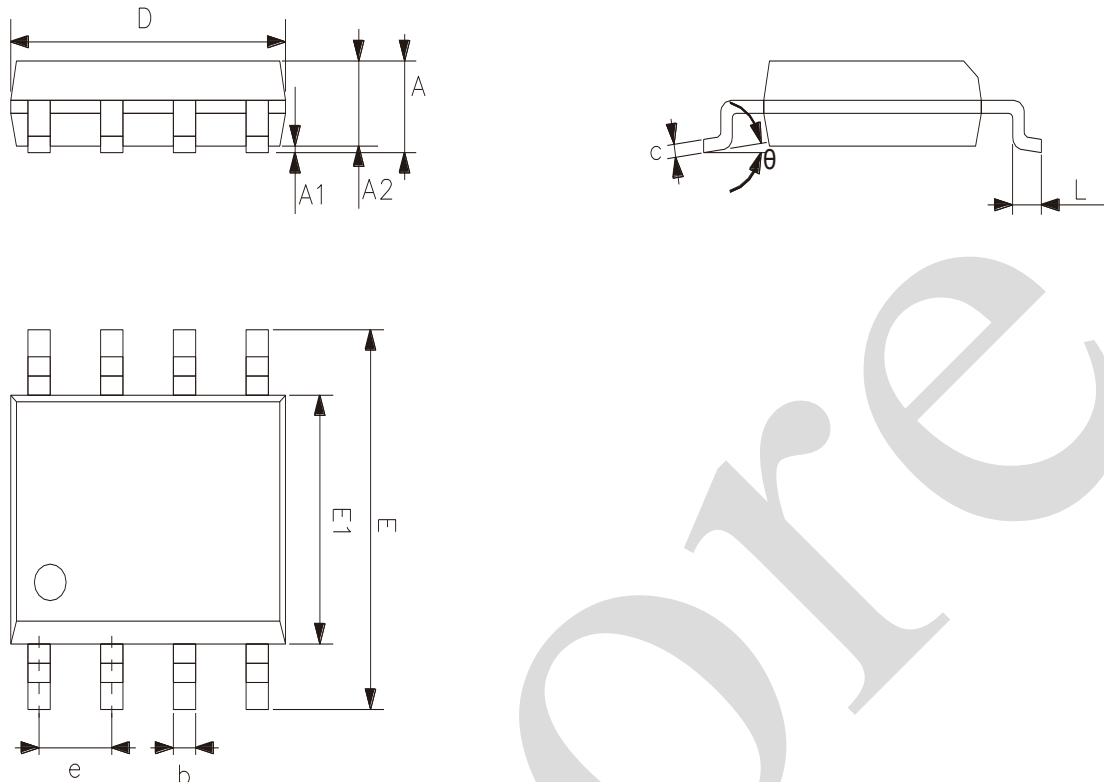
-64 dB	1	0	1	0	0
-68 dB	0	0	1	0	0
-72 dB	1	1	0	0	0
-76 dB	0	1	0	0	0
-80 dB	1	0	0	0	0
-∞	0	0	0	0	0

ATT2	D7	D8
0 dB	1	1
-1 dB	0	1
-2 dB	1	0
-3 dB	0	0



## 5、封装尺寸与外形图

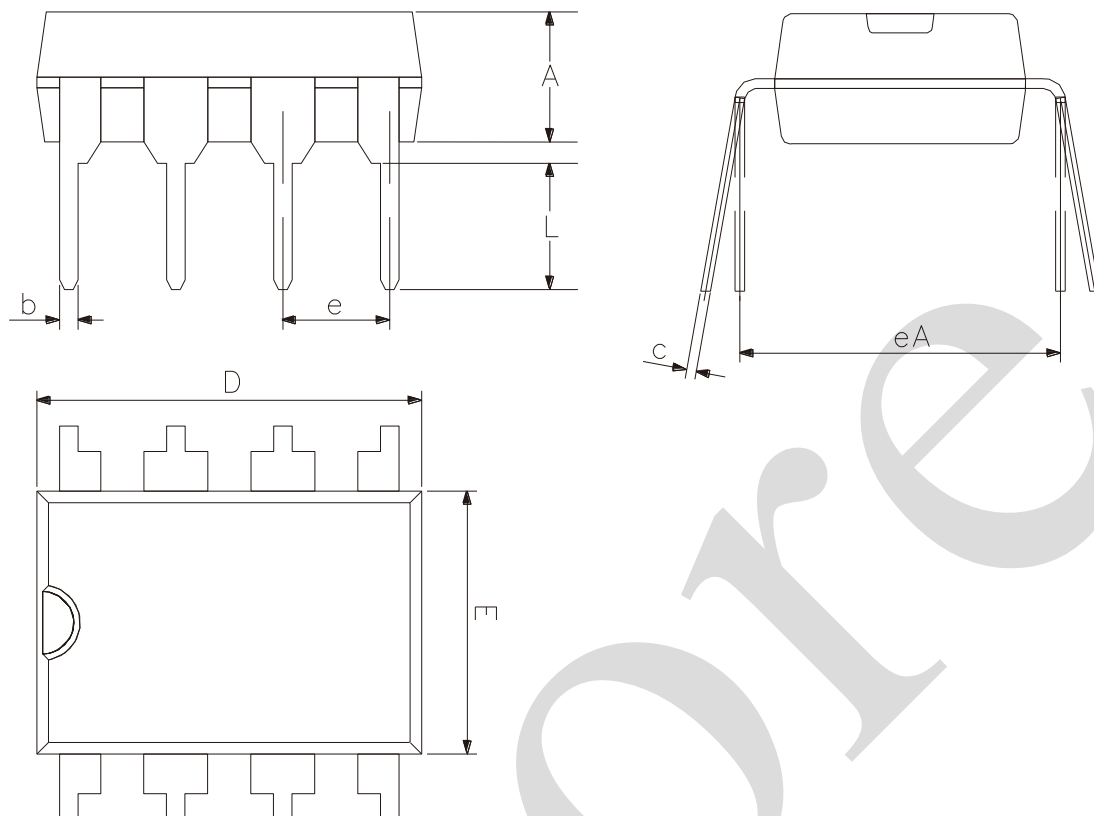
### 5.1、SOP8 外形图与封装尺寸



2023/12/A	Dimensions In Millimeters	
Symbol	Min.	Max.
A	1.35	1.80
A1	0.05	0.25
A2	1.25	1.55
D	4.70	5.10
E	5.80	6.30
E1	3.70	4.10
b	0.306	0.51
c	0.19	0.25
e	1.27	
L	0.40	0.89
θ	0°	8°



## 5.2、DIP8 外形图与封装尺寸



2023/12/A	Dimensions In Millimeters	
Symbol	Min	Max
A	3.00	3.60
b	0.36	0.56
c	0.20	0.36
D	9.00	9.45
E	6.15	6.60
e	2.54	
eA	7.62	9.30
L	3.00	—



## 6、声明及注意事项

### 6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴联苯醚 (PBD Es)	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芯片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装片胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明	○：表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×：表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

### 6.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料；

本资料仅供参考，本公司不作任何明示或暗示的保证，包括但不限于适用性、特殊应用或不侵犯第三方权利等。

本产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备，也不适用于因产品故障或失效可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。客户若针对此类应用应自行承担风险，本公司不负任何赔偿责任。

客户负责对使用本公司的应用进行所有必要的测试，以避免在应用或客户的第三方客户的应用中出现故障。本公司不承担这方面的任何责任。

本公司保留随时对本资料所发布信息进行更改或改进的权利，本资料中的信息如有变化，恕不另行通知，建议采购前咨询我司销售人员。

请从本公司的正规渠道获取资料，如果由本公司以外的来源提供，则本公司不对其内容负责。